PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

INTERN	IATIONALER RECHERCHENBE	ERICHT	λď
	kel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)		Ö
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P2003, 0487WO	1 10 211 211 20	olatt PCT/ISA/220 sowie, soweiz nd, nachstehender Punkt 5	Bin
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Tag/MonavJahr)	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/MonaVJahr)	AVAILABL
PCT/DE2004/001594	22/07/2004	31/07/2003	
OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS O	Эмвн		EST A
Artikel 18 übermittelt. Eine Kople wird dem Dieser Internationale Recherchenbericht un X Darüber hinaus liegt ihm jed 1. Grundlage des Berichts	nfaßt insgesamt <u>5</u> Blätter weils eine Kopie der in diesem Bericht genan	nten Unterlagen zum Stand der Technik bei.	
durchgeführt worden, in der sie ein Die Internationale F	irnationale Recherche auf der Grundlage der gereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nic Recherche ist auf der Grundlage einer bei der neidung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden	chts anderes angegeben ist. Behörde eingereichten Übersetzung der	
		– und/oder Aminosäuresequenz siehe Feld i	Nr. 1.
	ben sich als nicht recherchlerbar erwiese	n (slehe Feld II).	
Mangeinde Einheitlichkei Mangeinde Einheitlichkei Mangeinde Einheitlichkei Mangeinde Einheitlichkei	t der Erfindung (siehe Feld III)		
· ·	gereichte Wortlaut genehmigt.		
wurde der Wortlaut von der	r Behörde wie folgt festgesetzt:		
			·
5. Hinskhllich der Zusammenfassung			
X wurde der Wortlaut nach F	ngereichte Wortlaut genehmigt. Regel 38.2b) in der in Feld Nr. IV angegebene Inörde Innerhalb eines Monats nach dem Dat Stellungnahme vortegen.	n Fassung von der Behörde lestgesetzt. um der Absendung dieses internationalen	
6. Hinsichtlich der Zeichnungen			
	ungen mit der Zusammenfassung zu veröffer	ntlichen: Abb. Nr. 1d	
X wie von Anmelde	r vorgeschlagen de ausgewählt, weil der Anmelder selbst kelf	a Abblidung vorgoschiseen bet	
	de ausgewählt, well diese Abbildung die Erfir		
	n mit der Zusammenfassung veröffentlicht.		

BEST AVAILANCE COPY

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/001594

Feld Nr. IV Wortlaut der Zusammenfassung (Fortsetzung von Punk: 5 auf Blatt 1)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Vielzahl von optoelektronischen Halbleiterchips, die jeweils eine Vielzahl von Strukturelementen mit jeweils mindestens einer Halbleiterschicht aufweisen. Bei dem Verfahren wird eine Chipverbund-Basis bereitgestellt, die ein Substrat sowie eine Aufwachsoberfläche aufweist. Auf die Aufwachsoberfläche wird eine nicht geschlossene Maskenmaterialschicht derart aufgewachsen, dass die Maskenmaterialschicht eine Vielzahl statistisch verteilter Fenster mit variierenden Formen und/oder Öffnungsflächen aufweist, wobei ein Maskenmaterial derart gewählt ist, dass sich ein in einem späteren Verfahrensschritt aufzuwachsendes Halbleitermaterial der Halbleiterschicht auf diesem im Wesentlichen nicht oder im Vergleich zur Aufwachsoberfläche wesentlich schlechter aufwachsen lässt. Nachfolgend werden Halbleiterschichten im Wesentlichen gleichzeitig auf innerhalb der Fenster liegende Bereiche der Aufwachsoberfläche abgeschieden. Ein weiterer Verfahrensschritt ist das Vereinzeln der Chipverbund-Basis mit aufgebrachtem Material zu Halbleiterchips Die Erfindung betrifft zudem ein nach dem Verfahren hergestelltes optoelektronisches Halbleiterbauelement.

BEST AVAILABLE COPY

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2004/001594

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 1PK 7 H01L21/20 H01L33/00 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchlerter Mindestprüfstolf (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H01L Recherchiene aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchienen Geblete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Namo der Datenbank und evsl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Kategorie' Beir, Anspruch Nr. YANG J W ET AL: "Selective area deposited 1 - 18blue GaN– InGaN multiple-quantum well W01 light emitting diodes over silicon substrates" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 76, Nr. 3, 17. Januar 2000 (2000-01-17), Seiten 273-275, XP012025677 ISSN: 0003-6951 Seite 273, rechte Spalte, Absatz 2 - Seite 274, linke Spalte, Absatz 2; Abbildung 1 Welters Verörfentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie entnehmen "Y" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidien, sondern aur zum Verständnis des der Besondere Kategorien von angegebenen Veröttentlichungen 'A' Veröffentlichung, die den allgomeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegoben ist *E* älleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 'X' Veröffantlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erlindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erlinderischer Täligkeit beruhend betrachtet werden 'L' Veröllentlichung, die geelgnet ist, einen Prioritätsanspruch zweitellnaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröllentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachter werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheltegend ist ausaetührt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht 'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prorifätsdatum veröffentlicht worden ist "A" Veröftentlichung, die Mitglied derselben Patentramilie ist Datum des Abschlusses (ler internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 25. Januar 2005 02/02/2005 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteler Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 Nt. - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Krause, J Fax: (-31-70) 340-3016

3

10.50

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2004/001594

Record R	PCT/DE2004/001594		
A	,	NESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	(Fortsetzun
of nanocrystalline Si dots using an ultrathin-Si-oxide/oxynitride mask" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 77, Nr. 11, 11. September 2000 (2000-09-11), Seiten 1620-1622, XP012026105 ISSN: 0003-6951 Seite 1620, linke Spalte, Absatz 1 - Seite 1621, linke Spalte, Absatz 2: Abbildung 1 A	onden Telle Beir. Anspruch Nr.	ng der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kom	ategorie* B
26. Februar 1992 (1992-02-26) Spalte 8, Zeile 2 - Zeile 41; Abbildungen 8A-8F A	1-18	nanocrystalline Si dots using an athin-S1-oxide/oxynitride mask" LIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN LITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, 77, Nr. 11, September 2000 (2000-09-11), Seiten D-1622, XP012026105 N: 0003-6951 te 1620, linke Spalte, Absatz 1 - Seite	
A US 6 110 277 A (BRAUN ET AL) 29. August 2000 (2000-08-29) Spalte 2, Zeile 20 - Spalte 3, Zeile 27; Abbildungen 1-3 A EP 0 388 733 Al (FUJITSU LIMITED) 26. September 1990 (1990-09-26) Spalte 4, Zeile 40 - Spalte 6, Zeile 58; Abbildungen 1-5 A PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 017, Nr. 676 (E-1475), 13. Dezember 1993 (1993-12-13) -& JP 05 226781 A (FUJITSU LTD), 3. September 1993 (1993-09-03)		Februar 1992 (1992-02-26) lte 8, Zeile 2 - Zeile 41; Abbildungen	
29. August 2000 (2000-08-29) Spalte 2, Zeile 20 - Spalte 3, Zeile 27; Abbildungen 1-3 EP 0 388 733 Al (FUJITSU LIMITED) 26. September 1990 (1990-09-26) Spalte 4, Zeile 40 - Spalte 6, Zeile 58; Abbildungen 1-5 A PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 017, Nr. 676 (E-1475), 13. Dezember 1993 (1993-12-13) -& JP 05 226781 A (FUJITSU LTD), 3. September 1993 (1993-09-03)	0+10160 1-18	1 005 067 A2 (SONY CORPORATION) Mai 2000 (2000-05-31) atz '0037! - Absatz '0053!; Abbildungen	· ·
26. September 1990 (1990-09-26) Spalte 4, Zeile 40 - Spalte 6, Zeile 58; Abbildungen 1-5 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 017, Nr. 676 (E-1475), 13. Dezember 1993 (1993-12-13) -& JP 05 226781 A (FUJITSU LTD), 3. September 1993 (1993-09-03)	1-18	August 2000 (2000-08-29) lte 2, Zeile 20 - Spalte 3, Zeile 27;	
Bd. 017, Nr. 676 (E-1475), 13. Dezember 1993 (1993-12-13) -& JP 05 226781 A (FUJITSU LTD), 3. September 1993 (1993-09-03)	1-18	September 1990 (1990-09-26) lte 4, Zeile 40 - Spalte 6, Zeile 58;	
	1-18	017, Nr. 676 (E-1475), Dezember 1993 (1993-12-13) JP 05 226781 A (FUJITSU LTD), September 1993 (1993-09-03)	1

3

+47 8750032777

5.35

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/001594

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Datum der Mitglied(er) der Dalum der Im Recherchenbericht

ngelühri	tes Patentdokumen	t	Veröffentlichung		Patentfamilie		Veröffentlichung
EP	0472221	A2	26-02-1992	JP	2701569 B	32	21-01-1998
				JP	4303982 A	1	27-10-1992
				JP	4105383 A	A .	07-04-1992
				JP	7050815 B	=	31-05-1995
				DE)1	01-02-1996
	•			DE	69115596 1	Γ2	19-09-1996
				DE		01	04-12-1997
				DE	69128097 1	1 2	26-02-1998
				EP	0643461 A	42	15-03-1995
				US	5250462	A	05-10-1993
EP	1005067	A2	31-05-2000	JP	3470623	B2	25-11-2003
				JP	2000164988	A	16-06-2000
				CN	1258094	A	28-06-2000
				KR	2000035670	A	26-06-2000
				SG	93850	A1	21-01-2003
				TW	429660	В	11-04-2001
				US	6682991	B1	27-01-2004
US	6110277	Α	29-08-2000	DE	19715572	A1	22-10-1998
				JP	10321911		04-12-1998
EP	0388733	A1	26-09-1990	JP	2237021	Α	19-09-1990
JP	05226781	A	03-09-1993	KEI			